

DK-Zulassungsverfahren

SECCOS 7

Zulassungsgegenstand: „SECCOS ICC“ (ICC module)

Wir bitten das im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) die Registrierung durchführende Zulassungsbüro der deutschen Kreditwirtschaft, den

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V.
Lennéstraße 11, D-10785 Berlin
phone +49 (0) 30/8192-186
e-mail: zulassungsbuero@voeb.de

um Prüfung des Antrages auf Zulassung für den Zulassungsgegenstand „SECCOS ICC“ [ICC module] (siehe nachfolgende von uns gemachte Angaben):

A. **Kontaktdaten**

Hersteller, Firma	
Firmenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	
Ort	
Land	

Ansprechpartner gegenüber dem Zulassungsbüro

Herr/Frau	
Name, Vorname	
Abteilung	
Telefon	
E-Mail	

B. **Art der Zulassung**

<input type="checkbox"/>	Erstzulassung
<input type="checkbox"/>	Erweiterungszulassung, DK-Zulassungsnummer: ICC- , EF_ID, Byte 22, dezimal: Grund:
<input type="checkbox"/>	Änderungszulassung, DK-Zulassungsnummer: ICC- , EF_ID, Byte 22, dezimal: Grund:
<input type="checkbox"/>	Verlängerung der Zulassung, DK-Zulassungsnummer: ICC- , EF_ID, Byte 22, dezimal: (Felder der Kap. D. bis F. sind nicht auszufüllen) Grund:

(Begriffserläuterungen – s. Dokument „GBIC approval scheme“)

C. Bezeichnung der „SECCOS ICC“ und Kartentyp

Bezeichnung (unter der Bezeichnung wird der handels- oder marktübliche Begriff des SECCOS ICC verstanden, z.B. „SEC 1000 mit ROM-Maske 3000“. Die Bezeichnung wird im Zulassungszertifikat aufgeführt.)

Die Halbleiter-Masken-Kombination soll eingesetzt werden als:

- ☐ ICC mit Unterstützung von ausschließlich kontaktbehafteten Anwendungen
- ☐ ICC mit Unterstützung der kontaktlosen Anwendungs-Verarbeitung (Dual-Interface)
- ☐ Frame Waiting Time Integer value in ATS Byte TB1: FWI=8
and/ or
- ☐ Frame Waiting Time Integer value in ATS Byte TB1: FWI=7
- ☒ bitte Angabe zur RF-Kapazität (in pico Farad) ergänzen:

☐ Einsatz der Flash-Technologie

Achtung: Eine Angabe verpflichtend, wenn Antwort auf nachfolgende Frage "Ja" lautet:

Das SECCOS ICC wurde gemäß "Interface Specifications for the SECCOS ICC, Updates to Secure Chip Card Operating System (SECCOS), Version 7.1 of 08.07.2014, as on 05.04.2022" implementiert [SECCOS 7_Update_22]? Wenn "Ja", dann eine Checkbox mandatorisch auszuwählen:

- ☐ "Without support of SB-264"
- or
- ☐ "With support of SB-264"

(Die Unterstützung des EMV Specification Bulletin SB-264 ist ab dem 01.01.2024 für Erst-, Änderungs- und Erweiterungszulassungen verpflichtend. Zu weiteren Migrationsterminen vgl. aktuell gültige „Detailed Approval Requirements for GBIC ICCs“, Kap. 4.5)

D. Teilkomponenten der „SECCOS ICC“

Teilkomponente 1: Halbleiter (bitte immer ausfüllen)

Bezeichnung	Hersteller
-------------	------------

Halbleiter-Firmware

Bezeichnung	Version
-------------	---------

Halbleiter-Software

Bezeichnung	Version
-------------	---------

Teilkomponente 2: ROM-Maske

Bezeichnung	Hersteller

Gesamtversion

Bezeichnung	Version

Betriebssystem

Bezeichnung	Version

applikationsspezifisches Kommando 1

Bezeichnung	Version

applikationsspezifisches Kommando 2

Bezeichnung	Version

applikationsspezifisches Kommando 3

Bezeichnung	Version

applikationsspezifisches Kommando 4

Bezeichnung	Version

applikationsspezifisches Kommando 4

Bezeichnung	Version

E. Betriebssystem

☒ SECCOS-Betriebssystem 7.1

mandatorisch:

- ☒ Interface specifications for the SECCOS ICC, Secure Chip Card Operating System (SECCOS), Vers. 7.1 of 08.07.2014

with Update

- ☒ Interface Specifications for the SECCOS ICC, Updates to Secure Chip Card Operating System (SECCOS), Version 7.1 of 08.07.2014, as on 05.04.2022 [SECCOS 7_Update_22]

Achtung: Hier eine Angabe verpflichtend auswählen.

- ☐ [SECCOS 7_Update_22] "Without support of SB-264"

or

- ☐ [SECCOS 7_Update_22] "With support SB-264"*

* Für die Zulassung ist "With support SB-264" ab dem 01.01.2024 für Erst-, Änderungs- und Erweiterungszulassungen verpflichtend. Bis dahin optional.

auswählbar (in Abhängigkeit von den beabsichtigten zu personalisierenden Anwendungen; vgl. dazu aktuell gültige „Detailed Approval Requirements for GBIC ICCs“, Kap 4.3, Tabelle 2):

(nur eine der drei Spezifikationen [jeweils mit oder ohne Option] ist wählbar und pro Reg.-antrag anzugeben)

"girocard-EMV-Anwendung", "Maestro Anwendung", „VCPS Application“, „Mastercard Anwendung“, "Visa Anwendung", "girocard-Visa EMV", „girocard-Mastercard EMV“, „girocard-Discover EMV“, „TAN Anwendung (Debit)“ oder "TAN-Anwendung (Credit)" (sofern diese Anwendungen personalisiert werden; vgl. Debit ICC oder Credit ICC)

- ☐ Interface specifications for the SECCOS ICC, EMV Commands and SECCOS EMV Applications, Vers. 3.1 of 18.9.2014 with Errata from 11.08.2015
- ☐ Option: SECCOS ICC unterstützt VCPS Transaction Processing gemäß [VCPS] oder Visa Anwendung**
- ☐ Interface Specifications for the SECCOS ICC – EMV Commands and SECCOS EMV Applications, Version 3.2, 11.04.2017, with update as on 29.09.2017
- ☐ Option: SECCOS ICC unterstützt VCPS Transaction Processing gemäß [VCPS] oder Visa Anwendung**
- ☐ Interface Specifications for the SECCOS ICC – EMV Commands and SECCOS EMV Applications, Version 3.5, 22.06.2021
- ☐ Option: SECCOS ICC unterstützt VCPS Transaction Processing gemäß [VCPS] oder Visa Anwendung**

** Wenn die **kontaktlose Anwendungs-Verarbeitung** der „VCPS Application“, der „Visa Anwendung“, von „girocard-Visa EMV“ und von „girocard-Discover EMV“ für ein ICC-Produkt zugelassen werden soll, dann **muss VCPS Transaction Processing** durch das SECCOS-ICC **unterstützt werden** (= Option ist auszuwählen).

GeldKarte (sofern diese Anwendung personalisiert wird)

(nur eine der drei Spezifikationen ist wählbar und pro Reg.-antrag anzugeben)

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, GeldKarte, Kommandos der elektronischen Geldbörse, Vers. 2.0 vom 29.01.2015
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, GeldKarte, Applikation elektronische Geldbörse für SECCOS 6 (mit Ergänzungen zum Laden und Bezahlen über die kontaktlose Schnittstelle), Vers. 1.3 vom 21.03.2011
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die SECCOS-Chipkarte, GeldKarte, Applikation elektronische Geldbörse für SECCOS (mit Ergänzungen zum Laden und Bezahlen über die kontaktlose Schnittstelle), Vers. 2.1 vom 10.02.2017

SAM Händlerkarte (sofern diese Anwendung personalisiert wird)

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Ergänzungskommandos für die Sicherheitsmodule, Vers. 2.0 vom 29.01.2015

oder alle nachfolgenden zwei Spezifikationen

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Dateien des MF für SECCOS 6 Sicherheitsmodule, Vers. 1.0 vom 08.10.2010
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, GeldKarte, SECCOS 6 – Händlerkarte, Vers. 1.0 vom 08.10.2010

SAM Marktplatz (sofern diese Anwendung personalisiert wird)

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Ergänzungskommandos für die Sicherheitsmodule, Vers. 2.0 vom 29.01.2015

oder alle nachfolgenden drei Spezifikationen

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Dateien des MF für SECCOS 6 Sicherheitsmodule, Vers. 1.0 vom 08.10.2010
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Zusatzanwendungen, SECCOS 6 Sicherheitsmodul Marktplatz, Vers. 1.0.1 vom 18.07.2011
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Zusatzanwendungen, Vorstrukturierung SECCOS 6 Sicherheitsmodule, Vers. 1.0 vom 08.10.2010

SAM Fahrschein (sofern diese Anwendung personalisiert wird)

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Ergänzungskommandos für die Sicherheitsmodule, Vers. 2.0 vom 29.01.2015

oder alle nachfolgenden drei Spezifikationen

- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Dateien des MF für SECCOS 6 Sicherheitsmodule, Vers. 1.0 vom 08.10.2010
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Zusatzanwendungen, SECCOS 6 - Sicherheitsmodul Fahrschein, Vers. 1.0 vom 08.10.2010
- ☐ Schnittstellenspezifikation für die ZKA-Chipkarte, Zusatzanwendungen, Vorstrukturierung SECCOS 6 Sicherheitsmodule, Vers. 1.0 vom 08.10.2010

F. Sicherheitskriterien

Zum Zeitpunkt der Registrierung gültige Sicherheitskriterien	
<input checked="" type="checkbox"/>	Schnittstellenspezifikation für die ec-Karte mit Chip – Kriterien für die Bewertung und Konstruktion von chipkartengestützten Zahlungssystemen, Version 3.0 vom 2. April 1998
Für die Hardware (Hardware und Firmware) des Evaluierungsgegenstandes kann zum Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen ein CC-Zertifikat gemäß PP-0035 oder PP-0084 berücksichtigt werden. Das entsprechende CC-Zertifikat ist zur Prüfung bereitzustellen. Im Falle der Berücksichtigung des CC-Zertifikates sind zusätzlich die nachfolgenden Kriterien zu erfüllen.	
<input type="checkbox"/>	Additional Requirements for ICC for the compliance with GBIC security requirements, Version 0.93, 12.01.2015

G. Sicherheitsuntersuchung für das Evaluierungsobjekt

Vollständige Bezeichnung des Evaluierungsobjektes	
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgutachten (Titel) vom (Datum) liegt der DK vor.	<input type="checkbox"/> Das Evaluierungsobjekt befindet sich noch in der Sicherheitsuntersuchung.
Datum der Vorstellung bei der DK	Wann ist die Vorstellung des Sicherheitsgutachtens geplant?
DK-Gutachten-Nummer	Sicherheitsgutachter
	<input type="checkbox"/> Brightsight <input type="checkbox"/> Deutsche Telekom Security <input type="checkbox"/> SRC <input type="checkbox"/> TÜViT <input type="checkbox"/> UL
Sofern bekannt, sonst Eintragung durch das Zulassungsbüro	

H. Testsuite 1

Angaben zu funktionalen Tests:

Durchführung Testsuite abgeschlossen, Datum	Referenzen
<input type="checkbox"/> Testsuite 1, Datum	DK-ICC-Registrierungsnummer DK-ICC-Zulassungsnummer

I. Bearbeitungsentgelt (siehe Schreiben vom 23.07.2018)

405,00 EUR (zzgl. MwSt.) für jeden Registrierungsantrag pro Konfiguration aus Hardware und Software, der aufgrund einer Erst-, Erweiterungs-, Änderungs- und/ oder Verlängerungszulassung gestellt wird.

Für die Erhebung des Bearbeitungsentgeltes pro Konfiguration aus Hardware und Software ist es unerheblich, ob mehrere Konfigurationen in einem Registrierungsantrag zusammengeführt werden.

Anlagen: _____

Bearbeiter:	Firmenstempel / Unterschrift:
Datum:	

insgesamt Seiten